

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

お客様各位

資料中の「日立製作所」、「日立XX」等名称の株式会社ルネサス テクノロジへの変更について

2003年4月1日を以って三菱電機株式会社及び株式会社日立製作所のマイコン、ロジック、アナログ、ディスクリット半導体、及びDRAMを除くメモリ(フラッシュメモリ・SRAM等)を含む半導体事業は株式会社ルネサス テクノロジに承継されました。従いまして、本資料中には「日立製作所」、「株式会社日立製作所」、「日立半導体」、「日立XX」といった表記が残っておりますが、これらの表記は全て「株式会社ルネサス テクノロジ」に変更されておりますのでご理解の程お願い致します。尚、会社商標・ロゴ・コーポレートステートメント以外の内容については一切変更しておりませんので資料としての内容更新ではありません。

ルネサステクノロジ ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2003年4月1日
株式会社ルネサス テクノロジ
カスタマサポート部

ご注意

安全設計に関するお願い

1. 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ (<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
4. 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものです。万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
5. 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任を負いません。
6. 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
7. 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
8. 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。

H8Sシリーズ、H8/300Hシリーズ
E6000エミュレータ用4Mバイトメモリボード
HS6000EMS12H 取扱い説明書

HS6000EMS12H

ご注意

1. 本書に記載の製品及び技術のうち「外国為替及び外国貿易法」に基づき安全保障貿易管理関連貨物・技術に該当するものを輸出する場合、または国外に持ち出す場合は日本国政府の許可が必要です。
2. 本書に記載された情報の使用に際して、弊社もしくは第三者の特許権、著作権、商標権、その他の知的所有権等の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。また本書に記載された情報を使用した事により第三者の知的所有権等の権利に関わる問題が生じた場合、弊社はその責を負いませんので予めご了承ください。
3. 製品及び製品仕様は予告無く変更する場合がありますので、最終的な設計、ご購入、ご使用に際しましては、事前に最新の製品規格または仕様書をお求めになりご確認ください。
4. 弊社は品質・信頼性の向上に努めておりますが、宇宙、航空、原子力、燃焼制御、運輸、交通、各種安全装置、ライフサポート関連の医療機器等のように、特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途にご使用をお考えのお客様は、事前に弊社営業担当迄ご相談をお願い致します。
5. 設計に際しては、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件及びその他諸条件につきましては、弊社保証範囲内でご使用いただきますようお願い致します。
保証値を越えてご使用された場合の故障及び事故につきましては、弊社はその責を負いません。
また保証値内のご使用であっても半導体製品について通常予測される故障発生率、故障モードをご考慮の上、弊社製品の動作が原因でご使用機器が人身事故、火災事故、その他の拡大損害を生じないようにフェールセーフ等のシステム上の対策を講じて頂きますようお願い致します。
6. 本製品は耐放射線設計をしておりません。
7. 本書の一部または全部を弊社の文書による承認なしに転載または複製することを堅くお断り致します。
8. 本書をはじめ弊社半導体についてのお問い合わせ、ご相談は弊社営業担当迄お願い致します。

重要事項

- ・当エミュレータをご使用になる前に、必ず取扱説明書をよく読んで理解してください。
- ・取扱説明書は、必ず保管し、使用上不明な点がある場合は再読してください。取扱説明書をよく読まずに、当エミュレータを使用しないでください。

エミュレータとは：

ここで言うエミュレータとは、株式会社日立製作所（以下、「日立」という。）が製作した次の製品を指します。

- (1) E6000シリーズエミュレータ本体
- (2) IBM PCインタフェースボード
- (3) ユーザシステムインタフェースケーブル
- (4) メモリボード
- (5) オプションボード

お客様のユーザシステムおよびホストコンピュータは含みません。

メモリボードの使用目的：

メモリボードは、E6000エミュレータ上に実装し、疑似的にユーザシステムメモリの代替をするためのものです。この使用目的に従って、当メモリボードを正しくお使いください。この目的以外に当メモリボードを使用することを堅くお断りします。

製品の変更について：

日立は、当エミュレータのデザインおよび性能を絶えず改良する方針をとっています。したがって、予告なく仕様、デザインおよびユーザーズマニュアルを変更することがあります。

エミュレータを使う人は：

当エミュレータは、ユーザーズマニュアルをよく読み、理解した人のみが使ってください。

特に、当エミュレータを初めて使う人は、当エミュレータをよく理解し、使い慣れている人から指導を受けることをお勧めします。

保証の範囲：

日立は、お客様が製品をご購入された日から1年間は、無償で故障品を修理、または交換致します。

ただし、(1) 製品の誤用、濫用、またはその他異常な条件下での使用

(2) 日立以外の者による改造、修理、保守、またはその他の行為

(3) ユーザシステムの内容、または使用

(4) 火災、地震、またはその他の事故

により、事故が生じた場合はご購入日から1年以内でも有償で修理、または交換を行いません。

また、日本国内で購入され、かつ、日本国内で使用されるものに限りです。

その他の重要事項：

1 本資料に記載された情報、製品または回路の使用に起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、日立は一切その責任を負いません。

2 本資料によって第三者または日立の特許権その他権利の実施権を許諾するものではありません。

著作権所有：

このユーザーズマニュアルおよび当エミュレータは著作権で保護されており、すべての権利は日立に帰属しています。このユーザーズマニュアルの一部であろうと全部であろうといかなる箇所も、日立の書面による事前の承諾なしに、複写、複製、転載することはできません。

図について：

このユーザーズマニュアルの一部の図は、実物と違っていることがあります。

予測できる危険の限界：

日立は、潜在的な危険が存在するおそれのあるすべての起こりうる諸状況や誤使用を予見できません。

したがって、このユーザーズマニュアルに記載されている警告がすべてではありません。

お客様の責任で、当エミュレータを正しく安全にお使いください。

安全事項

- ・当エミュレータをご使用になる前に、必ずユーザーズマニュアルをよく読んで理解してください。
- ・ユーザーズマニュアルは、必ず保管し、使用上不明な点がある場合は再読してください。ユーザーズマニュアルを読まずに当エミュレータを使用しないでください。

シグナル・ワードの定義

危険は、切迫した危険な状況で回避しない場合には、死亡または**重傷**を負うことになりうることを定義します。
ただし、本製品では該当するものではありません。

警告は、潜在的に危険な状況で回避しない場合には、死亡または**重傷**を負うことになりうることを定義します。
これは機器、装置などが損害を被る可能性があることの警告にも使用しています。

注意は、潜在的に危険な状況で回避しない場合には、軽傷または中程度の傷害を負うことになるおそれがあることを定義します。
これは人体、機器、および情報の損傷を被る可能性のある行動に対する注意にも使用しています。

注、留意事項は、例外的な条件や注意を操作手順や説明記述の中で、ユーザーに伝達する場合に使用しています。

 **警告**

- 1 エミュレータまたはユーザシステムのパワーオン時、全てのケーブル類の抜き差しを行わないでください。抜き差しを行なった場合、エミュレータとユーザシステムの発煙発火の可能性がります。また、デバッグ中のユーザプログラムの破壊の可能性がります。
- 2 エミュレータまたはユーザシステムのパワーオン時、メモリボードの抜き差しを行わないでください。抜き差しを行なった場合、エミュレータとユーザシステムの発煙発火の可能性がります。

HS6000EMS12Hは、H8SおよびH8/300H E6000エミュレータに接続して使用することにより、4Mbyte空間をエミュレーションすることができるメモリボードです。

1. 構成品

メモリボードの外観を図1および構成品を表1に示します。梱包を解きましたら表1に示す構成品が入っているか確認してください。

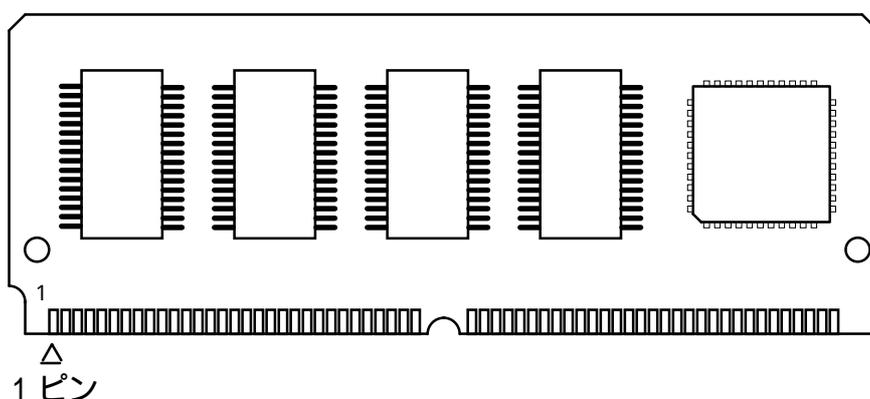


図1 H8SおよびH8/300H E6000用エミュレーションメモリボード

表1 製品構成

項番	品名	数量	備考
1	メモリボード	1	
2	HS6000EMS12H取扱い説明書	1	本取扱い説明書

2. メモリボードの機能

メモリボードの機能を表2に示します。

表2 メモリボードの機能

項番	項目	仕様
1	メモリ容量	4Mbyte (1Mbyte x 4バンク)
2	動作周波数	2MHz f (周波数) 20MHz : 2サイクルアクセス
3	属性割付け	64byte毎に属性割付け可能
4	バス幅	16ビット

3. メモリボードの使用方法

本メモリボードは1Mbyteの4つのバンクで構成しているメモリボードです。各バンクは1Mbyte境界のアドレス空間に置くことができ、一つのバンクは連続した1Mbyteのメモリ割付けが可能です（図2参照。図2はアドレス例を示します。）

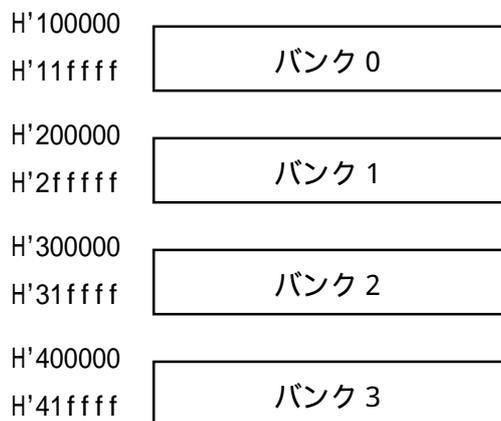


図2 バンク機能

メモリマッピングウィンドウで、希望するアドレス空間にエミュレーションメモリ（Emulator Read-write, もしくはEmulator Read-only）を割り付けてご使用ください。また、Emulator Guardedも設定できます。

4. 実装方法

実装前にE6000の電源とユーザシステムの電源を必ずOFFにしてください。



警告

- 1 E6000 エミュレータ、ユーザシステムの電源は必ず切った状態でメモリボードを実装して下さい。電源が入ったままで実装すると E6000 エミュレータ、ユーザシステムの破壊、発煙、発火の可能性があります。
- 2 E6000 エミュレータ筐体上部カバーを取り外した際は、筐体内部に金属片等異物を残さないようにしてください。異物がいっていると E6000 エミュレータ、ユーザシステムの破壊、発煙、発火の可能性があります。

注意

挿入方向が間違っている場合、奥まで挿入できないように誤挿入防止機構が付いていますので、奥まで挿入できない場合は方向をよく確かめて挿入してください。ICが5個実装されている面が上向きになるように挿入してください。

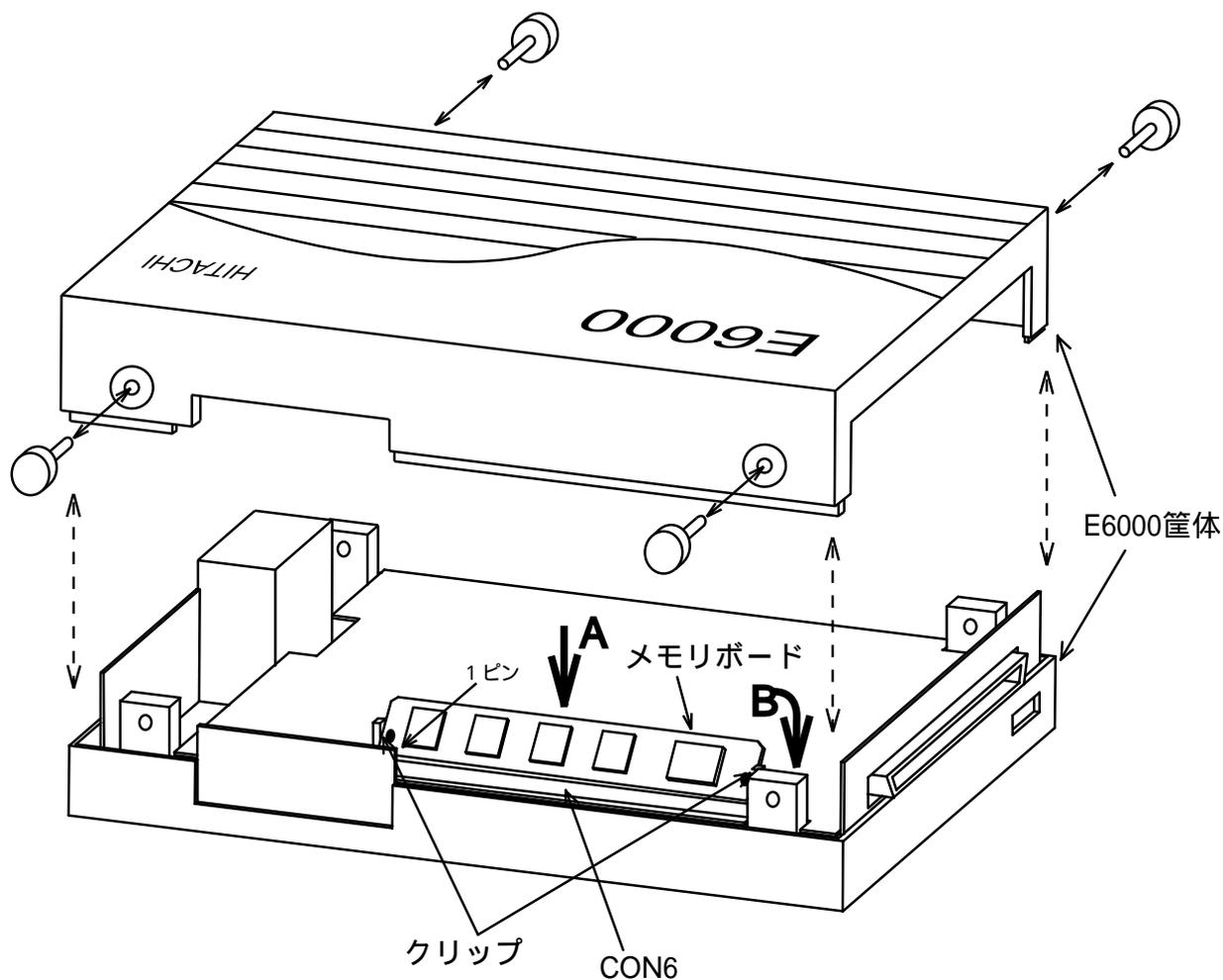


図3 メモリボード接続方法

図3に示すようにメモリボードをE6000に接続します。

- (1) E6000の側面にある4つのネジを緩めネジを取り外します。
- (2) E6000筐体の上部カバーを上方向に引き上げ取り外します。
- (3) メモリボードをコネクタCON6に垂直に挿入します(図3、矢印A)。
- (4) メモリボード上部を徐々に図3の方向に下げ(図3、矢印B)、両端のクリップでメモリボードを固定します。この時、コネクタの突起物がメモリボードの両端の丸穴に入ること確認してください。

- (5) E6000筐体の上部カバーを取り付け、4つのネジを締めます。
- (6) E6000をホストコンピュータと接続し、E6000の電源をONします。
- (7) HDIを起動し、Memory Mappingウィンドウを開いて、System memory resources領域に”4MB SIMM fitted”と表示されていることを確認してください。

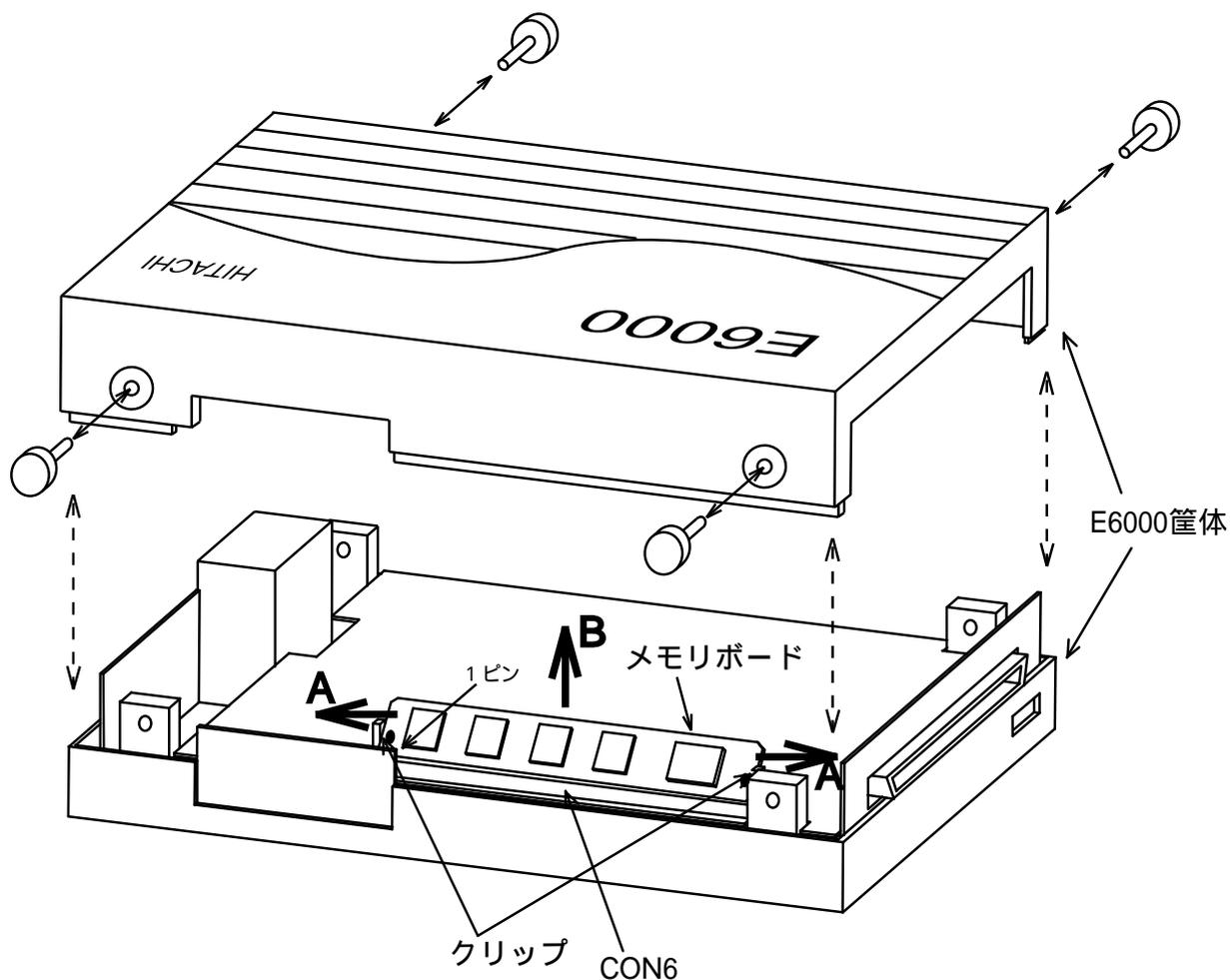


図4 メモリボード取り外し方法

また、メモリボード取り外し時は以下の手順で行ってください。

- (1) E6000の側面にある4つのネジを緩めネジを取り外します。
- (2) E6000筐体の上部カバーを上方向に引き上げ取り外します。
- (3) コネクタの両端のクリップを外側に押し開き(図4 矢印A)メモリボードを外します。
- (4) ゆっくりと、メモリボードをコネクタから外します(図4 矢印B)。
- (5) E6000筐体の上部カバーを取り付け、4つのネジを締めます。

H8S シリーズ、H8/300H シリーズ E6000 エミュレータ用4Mバイトメモリボード
HS6000EMS12H 取扱い説明書



ルネサスエレクトロニクス株式会社
神奈川県川崎市中原区下沼部1753 〒211-8668

ADJ-702-399